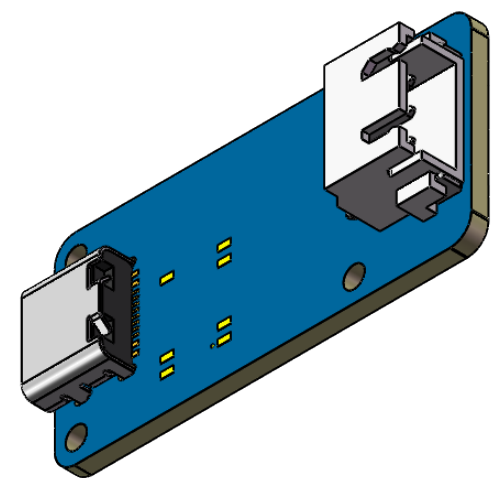
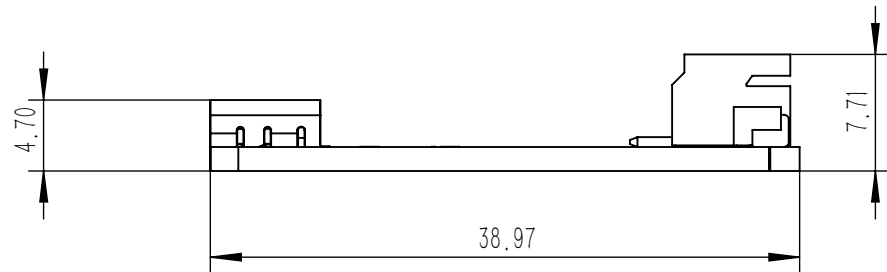
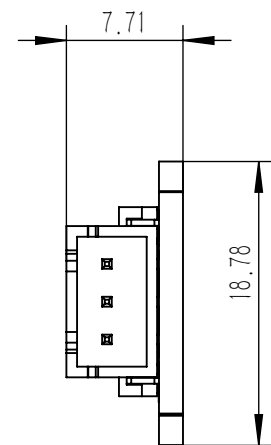
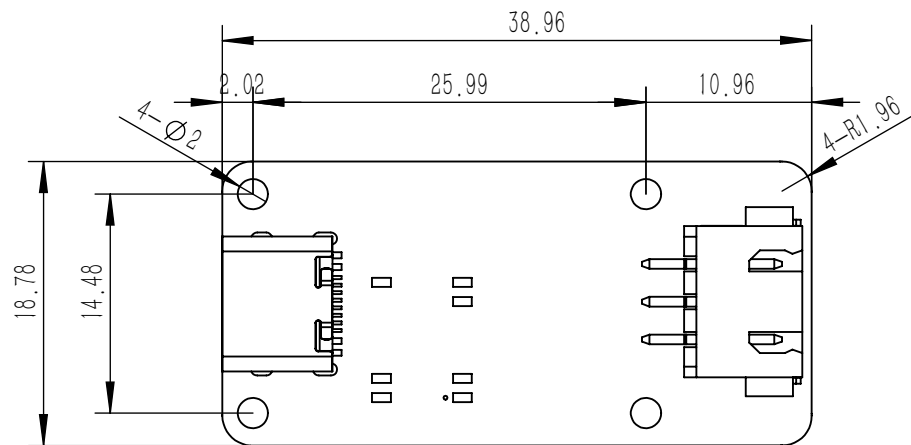




光测未来（深圳）科技有限公司

	签名	零 件 名 称			
设计		TTL带隔离转接板			
审核	物 料 编 码			材质	
批准				比例	2:1
日期	2026/1/1	数量	PCS	单位	MM